



Пленка полиимидная безусадочная

Пленка полиимидная безусадочная толщиной 50, 100 мкм используется как диэлектрическое основание фольгированных диэлектриков и интегральных схем в электронной и электротехнической промышленности.

Применение пленки позволяет:

- повысить качество и надежность гибких печатных плат для приборов, работающих в экстремальных условиях;
- уменьшить размеры и вес электронного оборудования.

По вопросам приобретения Пленка полиимидная безусадочная и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов